

令和3年度成長産業サプライチェーン強化事業計画認定グループ一覧

(1) 第1回採択（令和3年7月30日）

成長分野	計画内容	計画参加企業
半導体分野	金属精密加工を得意とする県内企業が連携し、半導体需要の増加に伴って市場が拡大している半導体製造装置部品の受注拡大を目指す取組	(株)公精プラント (有)猪口鉄工所 出口工業(株) (有)吉原工業所
半導体分野	金属の難削材加工、材料設計、精密研磨・洗浄・表面処理等の専門技術を持つ企業が連携し、半導体製造装置用シリコンパーツの国内内製化を目指す取組	(株)ウラノ SUMTECサービス(株) (株)ネオス
半導体分野	部品製作、装置組立、大型鋼構造物製造、大型精密機械加工を得意とする企業が連携し、大型半導体製造装置の受注獲得を目指す取組	中野鉄構(株) 久保工業(株) (有)協立鉄工所
ロボット（産業用機械）分野	製缶、機械加工、組立を得意とする企業が連携し、大型産業用機械や産業用ロボット・FA装置の受注獲得を目指す取組	(株)吉本ハイテック (株)二進製作所 渡辺工業(有)
ロボット（産業用機械）分野	掘進機（シールドマシン）を製造する企業と、製缶・機械加工や制御装置を得意とする企業が連携し、安定的な需要が見込まれる掘進機の増産体制の構築を目指す取組	協和機工(株) テムコン(株) (株)三恵工業
医療分野	精密板金、製缶、機械加工を得意とする企業が連携し、医療関連機器や半導体製造装置分野へ本格的に参入し受注獲得を目指す取組	(有)岸川製作所 (株)黒川鐵工所 ネクスト・ワン(株)